GOPRO
LED since 1994

2024

“ ”

“

” “ ”

2024

1300+

2024

8%

AIoT AI

“ ”

2025

“ ”

“ - - -

”

" " " "

" "

" "

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

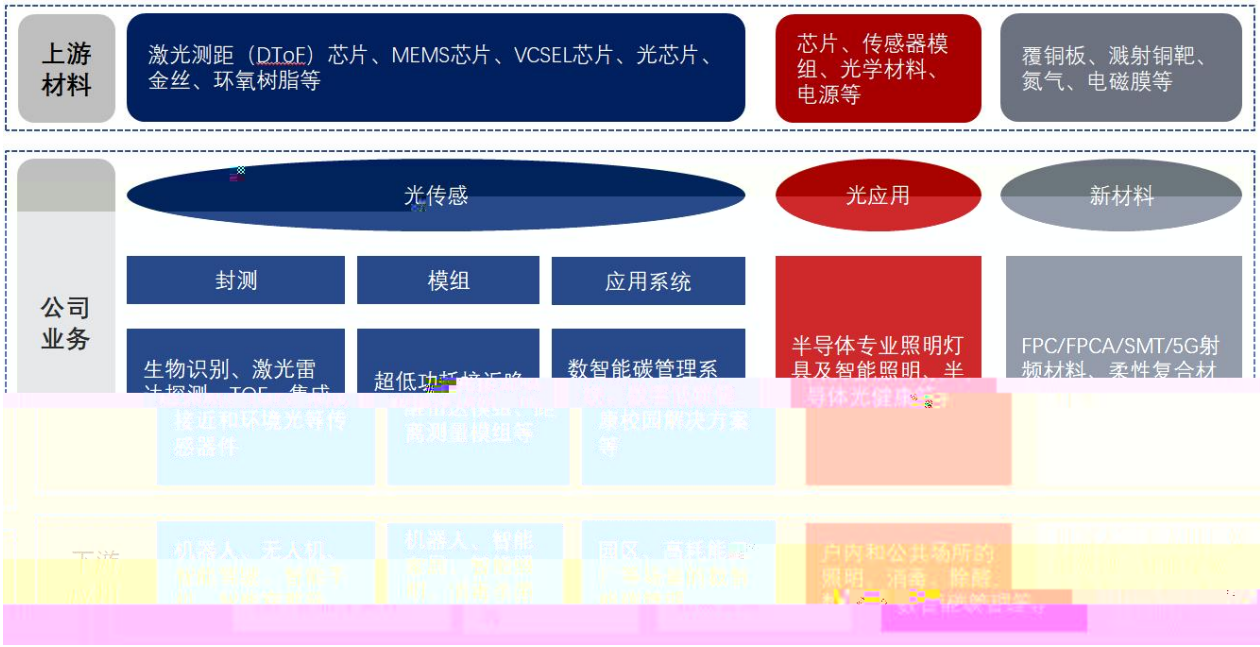
☑

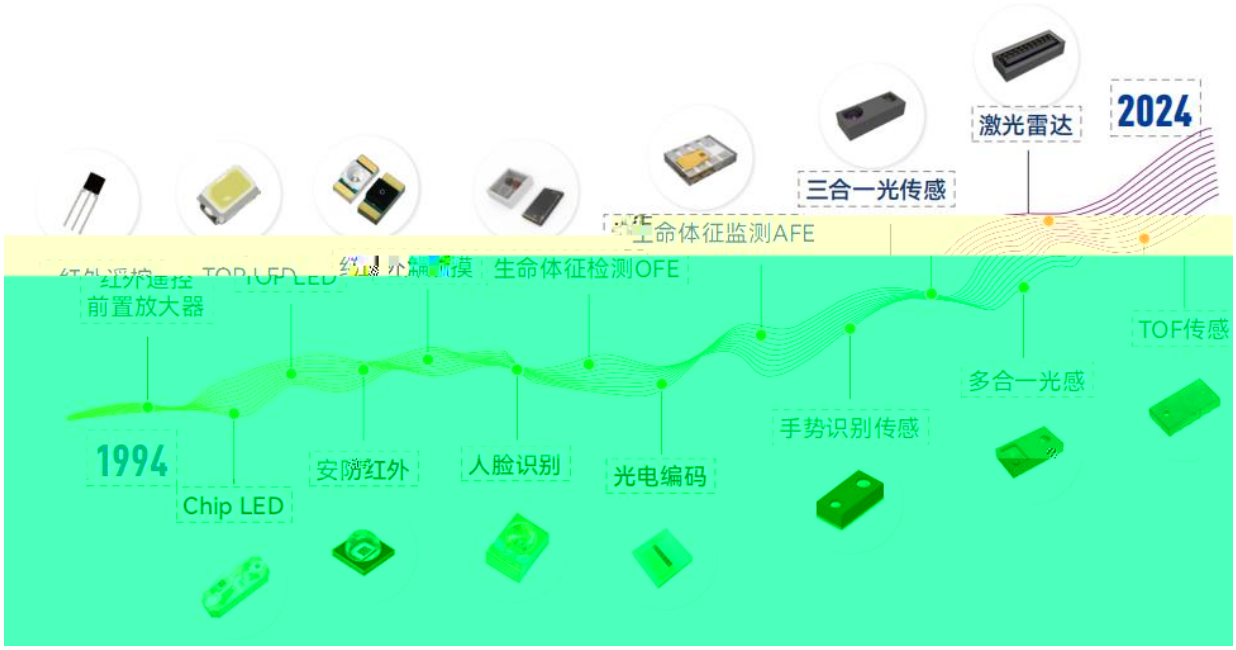
☑

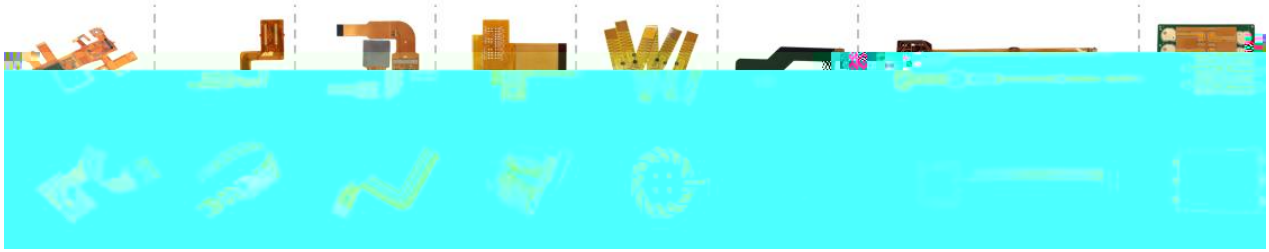
☑

☑

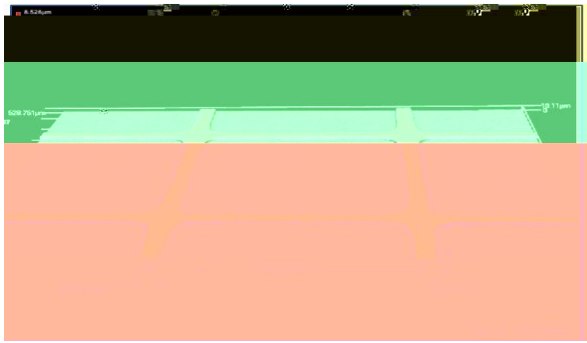
* P Đ


上游材料
激光测距（DToF）芯片、MEMS芯片、VCSEL芯片、光芯片、金丝、环氧树脂等
芯片、传感器模组、光学材料、电源等
覆铜板、溅射铜靶、氮气、电磁膜等
公司业务
光传感
光应用
新材料
封测
模组
应用系统
半导体专业照明灯具及智能照明、半
FPC/FPCA/SMT/5G射频材料、柔性复合材
生物识别、激光雷
超低功
数智能碳管理系
接近和环境光智传感器件
高测量模组等
康校园解决方案等
下游
机器人、无人机、
机器人、智能
园区、高耗能
户内和公共场所的照明、消毒、除醛


2024
激光雷达
三合一光传感
生命体征监测AFE
生命体征检测OFE
TOF传感
多合一光感
手势识别传感
光电编码
人脸识别
安防红外
Chip LED
1994
前置放大器



超细线路透明天线



车载透明天线

低空经济
5G 6G
物联感知
SMART HOME
移动通信
5G
5G
5G
透明显示
生物医疗
智能驾驶
汽车电子

EXIT

LÐÝÀÀV

在#[redacted]

∂ Q.∘

☑

☑

☑

[redacted]

☑

[redacted] [redacted]

[redacted]

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

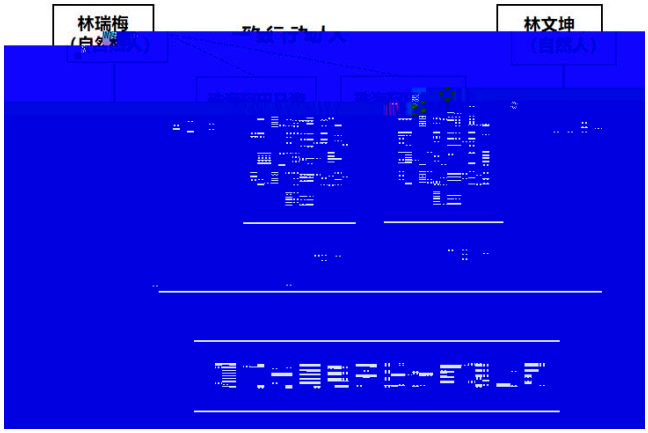
☑

☑

☑

☑

☑


林瑞梅
林文坤

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

	_____ _____
	_____

œ/˜ Ä <

· :X "•R dQ»p

☑

N´O ÐXa È ØÃ¤€½

E08

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

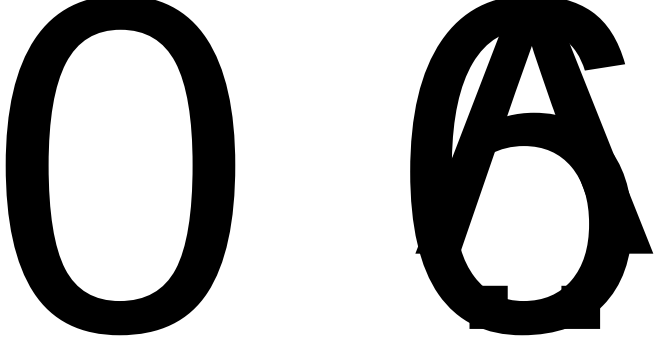
☑

☑

☑

☑

☑



☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑